

Nominal frequency (f0)

20 MHz

Frequency stabilities

Parameter	Frequency stability	Operating temp. range
Over all (df/f0)	-4.6 to 4.6 ppm	
vs. operating temp. range (df/f@25 °C)	-10 to 10 ppb	-40 ... 85 °C
Additional information Drift 24 Hr and $\pm 2.8^{\circ}\text{C}$ temp. change $< \pm 1$ ppb over all include: Temp. Stab, supply, load stab, initial, 20 years aging S3E compliant according GR1244		
Parameter	Value	Condition
initial tolerance (df/f0)	-500 to 500 ppb	@ 25 °C
vs. supply voltage change (df/f)	-10 to 10 ppb	static; 3.3 V ± 5 %
vs. load change (df/f)	-10 to 10 ppb	static; Load ± 5 %
vs. aging / daily (df/f)	$< \pm 1$ ppb	after 30 days ; @ 25 °C
vs. aging / month (df/f)	$< \pm 25$ ppb	after 30 days ; @ 25 °C
vs. aging / year (df/f)	$< \pm 100$ ppb	after 30 days ; @ 25 °C
vs. aging / 10 years (df/f)	$< \pm 1$ ppm	after 30 days ; @ 25 °C
Holdover 24 h	± 10 ppb	incl. Drift and -40...85°C temperature stability

RF output

Parameter	Value	Condition
Signal	LVC MOS	
Load	15 pF ± 10 %	
Fan out	3	
Rise Time	< 10 ns	@ 10 to 90 %Vout
Fall Time	< 10 ns	@ 90 to 10 %Vout
Duty cycle	45 / 55 %	@ 1.65 V
V Low	$x < 0.4$ V	
V High	$x > 2.4$ V	

Supply voltage

Parameter	Value	Condition
Supply voltage (Vs)	3.3 V ± 5 %	
Current consumption steady state	< 330 mA	@ Vsnom & 25 °C
Current consumption during warm up	< 757 mA	@ Vs

Additional Parameters

Parameter	Typ.	Max.	Condition
Phase Noise	-85	-60	dBc/Hz@1Hz
	-110	-90	dBc/Hz@10Hz
	-130	-115	dBc/Hz@100Hz
	-143	-130	dBc/Hz@1kHz
	-150	-145	dBc/Hz@10kHz
MTIE	0.5 ns		1 sec
	3.0 ns		10 sec
	5.0 ns		100 sec
	20.0 ns		1000 sec
	30.0 ns		10000 sec
Parameter	Value		Condition
Jitter	< 1.000 psec (RMS)		@ 12 kHz to 20 MHz
TDEV	0.015 ns		1 s
TDEV	0.12 ns		10 s
TDEV	0.5 ns		100 s
TDEV	2 ns		1000 s
Warm-up time	< 3 min		@ 25 °C to final frequency
Additional information TDEV: Typical Wander Generation performance when locked through a 1mHz system loop bandwidth Holdover 10ppb peak-peak: incl. of 24 h aging and a 40°C temperature change			
Processing & Packing	handling&processing note		

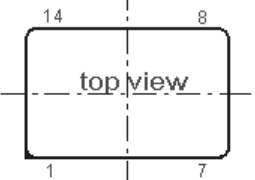
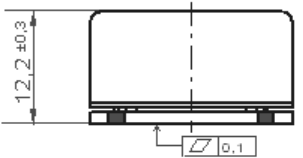
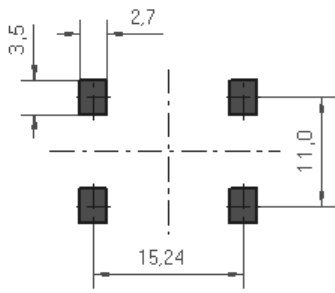
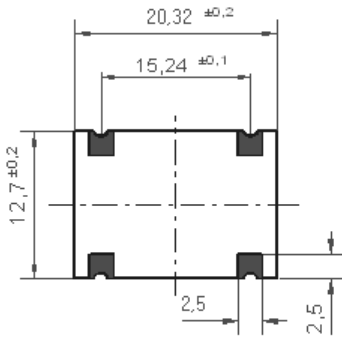
Additional environmental conditions

Rapid temperature changes MIL-883-1010 Cond B 1000 cycles -55/125°C
Vibration MIL-STD-883 Meth 2007 Cond A 20G 20-2000Hz 4x in each 3axis 4 min Fine/Gross Leakage MIL-883-1014 A1/C4
Shock MIL-STD-202 Meth 213 Cond.C 100G 6ms 6 shocks in each direction
Solderability J_STD_002C Cond A, Through hole device/ Cond. B, SMD 255°C (diving time 5±0,5sec.) Dip+Look with 8h damp pre-treatment: solder wetting >95%
Solvent resistance MIL-STD-883 Meth 2015 Solv. 1,3,4

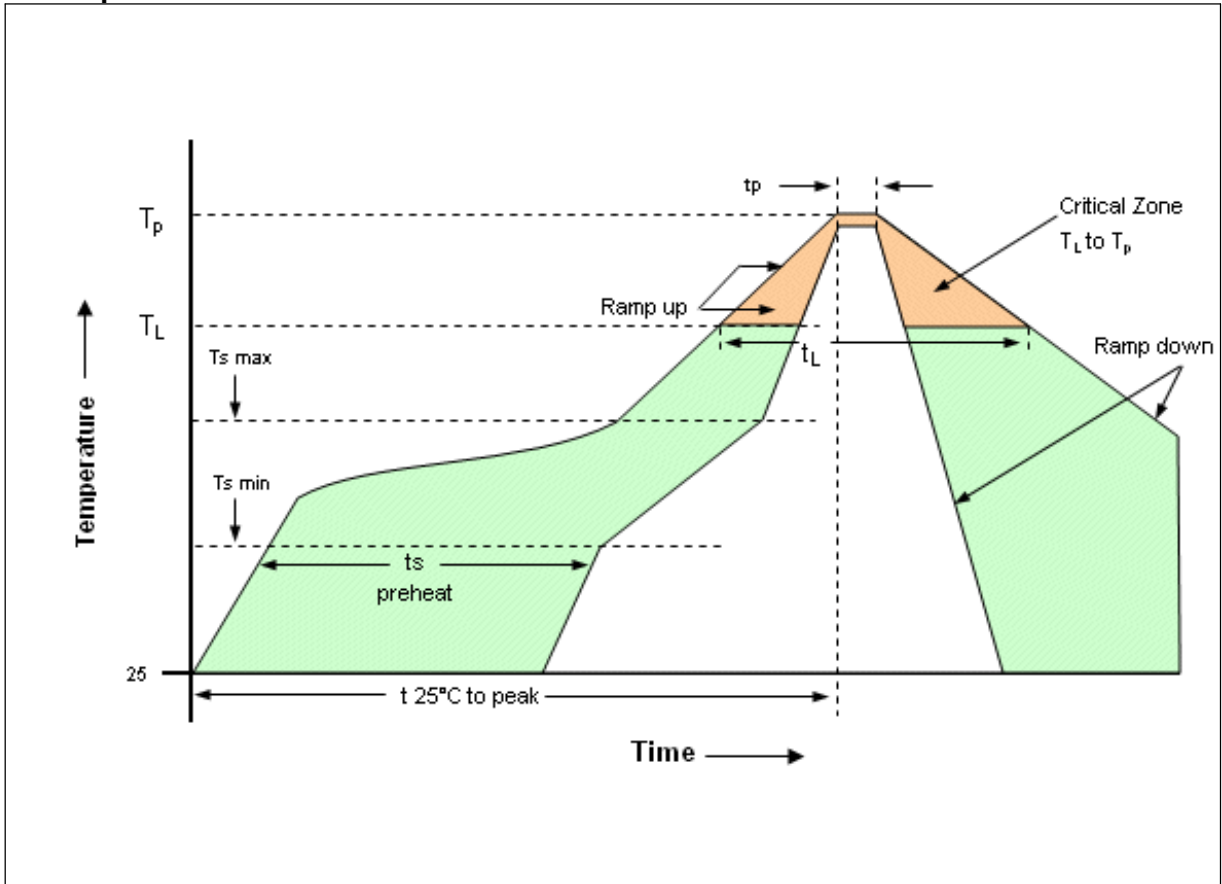
Absolute Maximum Ratings

Parameter	Min	Typ	Max	Units	Condition
Operable temperature range	-40		85	°C	
Storage temperature range	-50		85	°C	

Enclosure

Type G311	Height 12.2 mm
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>top view</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>G 311</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>12,2 ±0,3</p> <p>0,1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>3,5</p> <p>2,7</p> <p>11,0</p> <p>15,24</p> <p>Padvorschlag PCB Layout</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;">  <p>20,32 ±0,2</p> <p>15,24 ±0,1</p> <p>12,7 ±0,2</p> <p>2,5</p> <p>2,5</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>all units in mm</p> </div>	
<p>Pin Connections Pin 1: N.C. Pin 7: GND(Case) Pin 8: RF-Output Pin 14: Vs (supply voltage)</p> <p>Marking OX-4033-EAE-1080 20M000 * VI AYYWW * pin-1 marking</p>	

Reflow profile



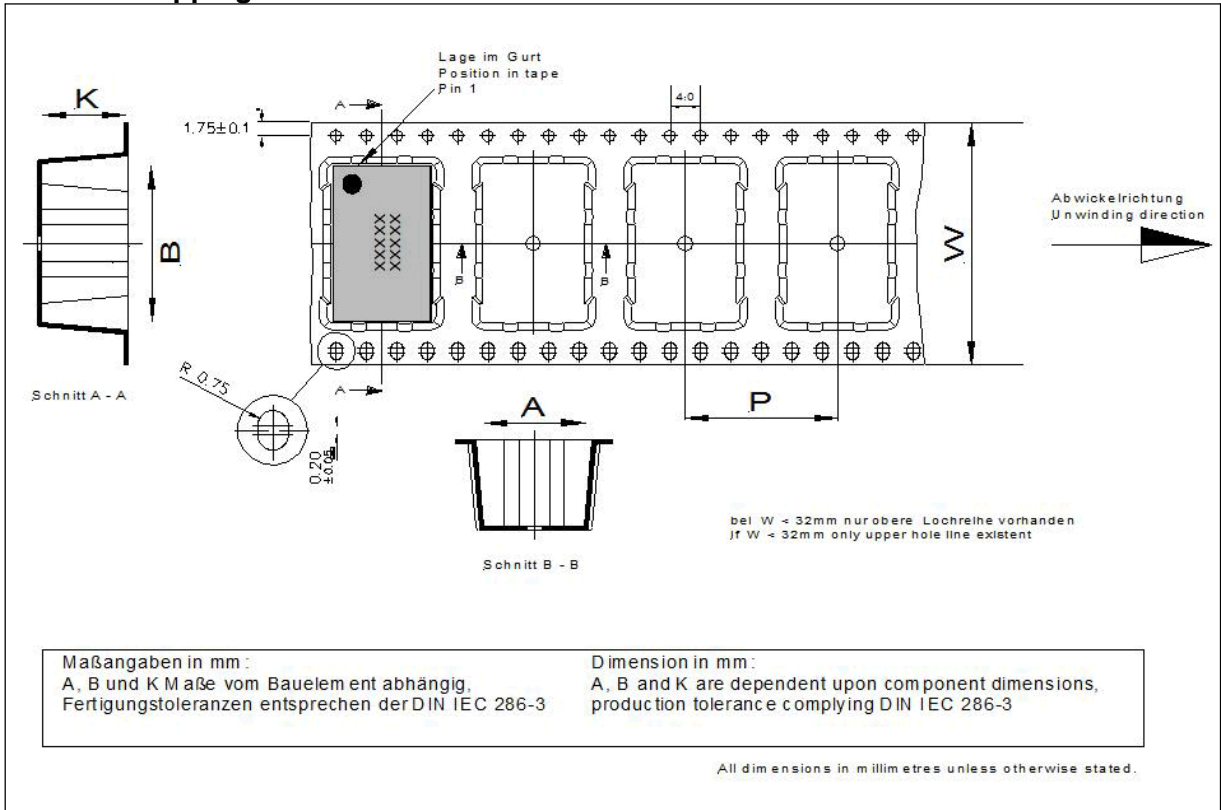
Profile Feature	Pb-Free Assembly/Sn-Pb Assembly
Average ramp-up rate (TL to Tp)	3°C/second max.
Preheat -Temperature Min (T _{smin})	150°C
-Temperature Min (T _{smax})	200°C
-Time (min to max) (t _s)	60-180 seconds
T _{smax} to TL - Ramp-up Rate	3°C/second max.
Time maintained above - Temperature (TL)	217°C
- Time (t _L)	60-150 seconds
Peak Temperature (T _p)	max 260°C
Time within 5°C of actual Peak Temperature (t _p)	20-40 seconds
Ramp-down Rate	6°C/second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Note: All temperatures refer to topside of the package, measured on the package body surface.

Additional Information

This SMD oscillator has been designed for pick and place reflow soldering. SMD oscillators must be on the top side of the PCB during the reflow process.

Standard shipping method



Notes:

Unless otherwise stated all values are valid after warm-up time and refer to typical conditions for supply voltage, frequency control voltage, load, temperature (25°C) .
Subject to technical modification.

For Additional Information, Please Contact

USA:
Vectron International
267 Lowell Road
Hudson, NH 03051
Tel: 1.888.328.7661
Fax: 1.888.329.8328

Europe:
Vectron International
Landstrasse, D-74924
Neckarbischofsheim, Germany
Tel: +49 (0) 7268.801.100
Fax: +49 (0) 7268.801.282

Asia:
Vectron International
1589 Century Avenue, the 19th Floor
Chamtime International Financial Center
Shanghai, China
Tel: 86.21.6081.2888
Fax: 86.21.6163.3598

Disclaimer

Vectron International reserves the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice. No liability is assumed as a result of their use or application.
No rights under any patent accompany the sale of any such product(s) or information.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru